



1. 材质

- 1.1 胶芯:PBT
 - 1.2 端子:铜(H62)
 - 1.3 端子电镀:镀金
- 2. 电气特性:**
- 2.1 额定电流:1.5A
 - 1.1 接触阻抗:初始最大20mΩ.
 - 1.2 耐电压:500V.
 - 1.3 绝缘阻抗:最小1000MΩ.
- 2. 环境特性:**
- 2.1 操作温度:-40 °C 10 +105 °C
- 3. 产品编码**

HW083	20	-	A	A	C
No. of Positions 06-64	Insulator Material		Option		
Plating Option	Plate type double		A. DIP		
A. Au100"	A. BK-PBT (聚邻苯二甲酸丁二酯类)		B. SMT		
B. Au30"	B. BK-PBT (聚邻苯二甲酸丁二酯类)		C. SMD		
C. Au50"	C. BK-PAT (聚邻苯二甲酸丁二酯类)				
D. Au50"	D. BK-PA66 (半刚性热塑性塑料)				
H. Au50"	D. BK-ACET (半刚性热塑性塑料)				
Z. Special	S. Special (特殊材料)				
	W. WLP-PBT (白色 聚邻苯二甲酸丁二酯类)				

尺寸公差:		角度公差:		投影法		品名	
X. ±0.60	.X ±0.38	.XX ±0.25	X. ±5°	.X ±3°	.XX ±2°	2.0 mm	
图纸类型		客户图纸		单位		mm	
比例		1:1		纸张尺寸		A4	
图纸编号		HW083		产品系列		Hw083 系列	
参照说明		PBT		表面处理			
铜合金		热塑性的塑料		材料			
端子		胶芯		料号			
ITEM		产品名称		料号			



慈溪鸿伟电子有限公司
CIXI HONGWEI ELECTRONIC CO., LTD

编号	修改原因	制图	审核	批准
A	新发行	岑炳南 13/07 16		